PRINTED BOARD AND PRINTED BOARD FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

Patent Number:

JP2001084070

Publication date:

2001-03-30

Application Number: JP19990257601 19990910

Inventor(s):

SUDO TOSHIO

Applicant(s):

TOSHIBA CORP

Requested Patent:

■ JP2001084070

Priority Number(s):

IPC Classification:

G06F3/00; H05K1/02

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to hold a signal transmission waveform as a fine waveform despite the existence of a branch point and to sharply suppress the generation of unnecessary electromagnetic radiation. SOLUTION: Respective resistor elements R1 to R3 are connected to 2nd and 3rd signal wires 11, 12 connected to a 1st signal wire 10 through a branch point Bo and relation among the resistor R1, the characteristic impedance Z2 of the 2nd signal wire 11 and the resistor element R2 is set so as to satisfy both of a matching condition capable of preventing the generation of a reflected wave on a boundary B1 between the 1st signal wire 10 and the element R1 when a clock signal is propagated through the 1st signal wire 10 and a matching condition capable of preventing the generation of a reflected wave on a boundary B2 between the 2nd signal wire 11 and the resistor R2 when a reflected wave generated on the terminal of the 2nd signal wire 11 is propagated into the 2nd signal wire 11 after the passage of the clock signal through the branch point Bo.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-84070

(P2001 - 84070A)

(43)公開日 平成13年3月30日(2001.3.30)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G06F 3/00 H05K 1/02 G 0 6 F 3/00

K 5E338

H05K 1/02

P

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特顧平11-257601

(22)出願日

平成11年9月10日(1999.9.10)

(71)出顧人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 須藤 俊夫

神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株

式会社東芝生産技術センター内

(74)代理人 100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

Fターム(参考) 5E338 AA00 BB75 CC01 CC06 CD08

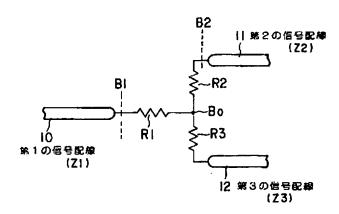
CD12 EE13

(54) 【発明の名称】 プリント配線基板及び電子機器のプリント配線基板

(57)【要約】

【課題】分岐点があるのに関わらず信号伝送波形を良好な波形に保つことができ、不要電磁輻射の発生を大きく抑えること。

【解決手段】第1の信号配線10に分岐点Boを介して接続される第2及び第3の信号配線11、12に各抵抗素子R1~R3を接続し、クロック信号が第1の信号配線10に伝播し、第1の信号配線10と抵抗素子R1との境界B1において反射波が生じない整合条件と、クロック信号が分岐点Boを通過後に、第2の信号配線11の終端で生じた反射波が第2の信号配線11に伝播し、この第2の信号配線11と抵抗素子R2との境界B2において反射波が生じない整合条件とを満たすような抵抗素子R1と第2の信号配線11の特性インピーダンス22と抵抗素子R2との関係にする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 プリント配線基板上に形成される信号配線を複数の信号配線に分岐する場合、信号配線と前記分岐点との間に、抵抗素子と前記各信号配線の特性インピーダンスとの関係が前記分岐元の前記信号配線から前記分岐点に向かって信号伝播するときの整合条件と分岐された前記信号配線の各終端から反射されて逆方向に戻って信号伝播するしたときの整合条件との双方を満たす少なくとも1つの分岐回路を具備したことを特徴とするプリント配線基板。

【請求項2】 プリント配線基板上に形成され特性インピーダンス21を有する第1の信号配線を、同一の特性インピーダンス22、23を有する第2と第3の信号配線に分岐する場合、これら第1乃至第3の信号配線と前記分岐点との間にそれぞれ抵抗値R1、R2、R3の各抵抗素子を接続し、これら抵抗素子と前記第1乃至第3各信号配線の特性インピーダンス21、22(=23)との関係を、

R1=(Z2+R2) (Z2-2R2) /4 · R2 を満たすものとすることを特徴とするプリント配線基板。

【請求項3】 第1乃至第3の信号配線の特性インピー ダンスZ1、Z2、Z3とが全て同一の場合(Z1=Z 2=Z3)、

 $Z 1 = 3 \cdot R 1$

の関係を満たすものとすることを特徴とする請求項2記 載のプリント配線基板。

【請求項4】 分岐元の信号配線を複数の信号配線に分岐して形成されたプリント配線基板において、これら信号配線と前記分岐点との間に、前記分岐元の前記信号配線から前記分岐点に向かって信号伝播するときの整合条件と、分岐された前記信号配線の各終端から反射されて逆方向に戻って信号伝播するしたときの整合条件との双方を満たすような前記各信号配線の特性インピーダンスとの関係を有する各抵抗素子を接続したことを特徴とするプリント配線基板。

【請求項5】 特性インピーダンス21を有する第1の信号配線を、同一の特性インピーダンス22、23を有する第2と第3の信号配線に分岐する場合、前記第1乃至第3の信号配線と前記分岐点との間に接続される前記各抵抗素子の各抵抗値をR1、R2、R3とすると、

R1=(22+R2) (22-2R2) / 4・R2 の関係を満たすものに選定されることを特徴とする請求 項4記載のプリント配線基板。

【請求項6】 前記第1万至第3の信号配線の特性インピーダンス21、22、23とが全て同一の場合(21 = 22 = 23)、

 $Z 1 = 3 \cdot R 1$

の関係を満たすものとすることを特徴とする請求項4記 載のプリント配線基板。 【請求項7】 クロック信号源と、このクロック信号源に接続された第1の信号配線と、この第1の信号配線から分岐された第2及び第3の信号配線と、これら第2及び第3の信号配線の終端に接続されたメモリなどの各負荷とが形成された電子機器のプリント配線基板において、前記第1乃至第3の信号配線と前記分岐点との間にそれぞれ抵抗値R1、R2、R3の各抵抗素子を接続し、これら抵抗素子と前記第1乃至第3各信号配線の特性インピーダンス21、22、23との関係を、前記第2と第3の信号配線の各特性インピーダンス22、2が同一の場合、

R1= (Z2+R2) (Z2-2R2) / 4・R2 を満たすものとすることを特徴とする電子機器のプリン ト配線基板。

【請求項8】 前記第1乃至第3の信号配線の特性インピーダンス21、22、23とが全て同一の場合(21=22=23)、

 $Z1 = 3 \cdot R1$

の関係を満たすものとすることを特徴とする請求項7記 戦の電子機器のプリント配線基板。

【請求項9】 前記クロック信号源の周波数と前記第2及び第3の信号配線の各終端から反射されて逆方向に戻ってくる信号伝播の時間との関係に基づいて得られる前記クロック信号源の髙周波数帯域、又は所定距離以上の前記第2及び第3の信号配線の長さのいずれか一方又は両方の場合に、前記第1乃至第3の信号配線と前記分岐点との間にそれぞれ前記各抵抗素子を接続することを特徴とする請求項7又は8記載の電子機器のプリント配線基板。

【請求項10】 前記メモリなどの負荷がオープン状態にある場合に、前記第1乃至第3の信号配線と前記分岐点との間にそれぞれ前記各抵抗素子を接続することを特徴とする請求項7又は8記載の電子機器のプリント配線基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高周波数のクロック信号を用いるプリント配線基板の配線分岐方法、プリント配線基板及び電子機器のプリント配線基板に関する。

[0002]

【従来の技術】例えば液晶表示パネルなどの各種電子機器には、CPU(中央処理装置)やメモリ、バス、各種ポート、抵抗素子などのチップ部品を搭載し、かつプリント配線が形成されたプリント配線基板が備えられている。このようなプリント配線基板では、例えば液晶表示パネルにおける液晶表示のドライブ駆動の高速化に伴って高周波数のクロック信号源を搭載して対応している。【0003】このクロック信号源から出力されるクロッ

ク信号は、プリント配線基板に形成された信号配線を信

号伝播し、かつ複数の分岐された各信号配線で分岐されて例えばCMOS等の各種メモリに供給される。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、クロック信号源から出力されるクロック信号は、図3(a)に示すように歪みのない信号伝送波形となっているが、プリント配線基板に形成された信号配線の分岐の終端からの反射波の影響を受けて同図(b)に示すように乱れた信号伝送波形となり、この信号伝送波形によって不要電磁輻射(EMI)が発生する要因となっている。

【0005】このように反射波の影響を受けて乱れた信号伝送波形となるのは、クロック信号源の周波数と分岐された信号配線の各終端から反射されて逆方向に戻ってくる信号伝播の時間とに関係がある。例えば、クロック

 $1 > t r \cdot v \circ / 2$ $T = 1 / v \circ$

により表わされる。

【0007】反射波の影響を受けて乱れた信号伝送波形となり不要電磁輻射が発生するのは、クロック信号源1

t r < 2T

の関係にあり、この場合、回路は分布定数回路で表わされる。

【0008】このような場合、反射波成分が分岐点3と分岐された各信号配線4、5の終端との間で生じる共振 周波数によって反射波が生じ、不要電磁輻射が発生す る。

【0009】このような不要電磁輻射の対策としては、例えば図6に示すように分岐点における反射を抑えるために抵抗素子7を接続することが行われているが、これは分岐点における反射を抑えるためであり、分岐された各々の回路からの反射波成分を完全に無くして不要電磁輻射を低減するものではない。

【0010】すなわち、分岐点3に抵抗素子7を接続することにより全体の信号レベルが低下するから、ある程度の反射成分を抑え、不要電磁輻射による影響を低減できるものの、クロック信号などの"0"又は"1"というデジタル信号を誤り無く伝えるための信号伝送波形と、不要電磁輻射の低減させる手法とが最適に実現されないために、抵抗素子7を接続しても信号波形と乱れと不要電磁輻射の発生とを抑え信頼性が高い高周波のクロック信号を与えることはできない。

【0011】そこで本発明は、分岐点があるのに関わらず信号伝送波形を良好な波形に保つことができ、不要電磁輻射の発生を大きく抑えることができるプリント配線基板の配線分岐方法、プリント配線基板及び電子機器のプリント配線基板を提供することを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、 プリント配線基板上に形成される信号配線を複数の信号 配線に分岐する場合、信号配線と分岐点との間に、抵抗♪ 信号源が高周波数帯域であり、又は信号配線が所定距離 以上の長さである場合である。又、CMOS等のメモリ などの負荷がオープン状態にある場合である。

【0006】ここで、図4に示すようにクロック信号源1に信号配線2から分岐点3を介して信号配線4及び信号配線5が接続され、このうち信号配線4の終端にCMOS等のメモリなどの負荷6が接続されている回路について説明する。クロック信号源1から出力されるクロック信号は、図5に示すように立ち上がり時間tr、立ち下がり時間tfを有している。クロック信号の伝播する速度voと、信号配線4の長さ1と、クロック信号が信号配線4を伝播してその終端から反射して逆方向に戻ってくる時間2Tとの関係は、

...(1)

...(2)

が例えば100MHzの高周波数帯域で、信号配線4が 所定距離以上の長さ1であり、これは、

...(3)

素子と各信号配線の特性インピーダンスとの関係が分岐元の信号配線から分岐点に向かって信号伝播するときの整合条件と分岐された信号配線の各終端から反射されて逆方向に戻って信号伝播するしたときの整合条件との双方を満たす少なくとも1つの分岐回路を備えたプリント配線基板である。

【0013】請求項2記載の発明は、プリント配線基板上に形成され特性インピーダンス21を有する第1の信号配線を、同一の特性インピーダンス22、23を行する第2と第3の信号配線に分岐する場合、これら第1乃至第3の信号配線と分岐点との間にそれぞれ抵抗値R1、R2、R3の各抵抗素子を接続し、これら抵抗素子と第1乃至第3各信号配線の特性インピーダンス21、22(=23)との関係を、

R1=(Z2+R2) (Z2-2R2) /4・R2 を満たすものとするプリント配線基板である。

【0014】請求項3記載の発明は、請求項2記載のプリント配線基板において、第1乃至第3の信号配線の特性インピーダンス21、72、23とが全て同一の場合(21=22=23)、

 $Z1 = 3 \cdot R1$

の関係を満たすものとする。

【0015】諸求項4記載の発明は、分岐元の信号配線を複数の信号配線に分岐して形成されたプリント配線基板において、これら信号配線と分岐点との間に、分岐元の信号配線から分岐点に向かって信号伝播するときの整合条件と、分岐された信号配線の各終端から反射されて逆方向に戻って信号伝播するしたときの整合条件との双方を満たすような各信号配線の特性インピーダンスとの関係を有する各抵抗素子を接続したプリント配線基板で

ある。

【0016】請求項5記載の発明は、請求項4記載のプリント配線基板において、特性インピーダンス21を有する第1の信号配線を、同一の特性インピーダンス22、23を有する第2と第3の信号配線に分岐する場合、第1乃至第3の信号配線と分岐点との間に接続される各抵抗素子の各抵抗値をR1、R2、R3とすると、R1=(Z2+R2)(Z2-2R2)/4・R2の関係を満たすものに選定される。

【0017】請求項6記載の発明は、請求項4記載のプリント配線基板において、第1乃至第3の信号配線の特性インピーダンス21、22、23とが全て同一の場合(21=22=23)、

 $Z1 = 3 \cdot R1$

の関係を満たすものとする。

【0018】請求項7記載の発明は、クロック信号源と、このクロック信号源に接続された第1の信号配線と、この第1の信号配線から分岐された第2及び第3の信号配線の終端に接続されたメモリなどの各負荷とが形成された電子機器のプリント配線基板において、第1乃至第3の信号配線と分岐点との間にそれぞれ抵抗値R1、R2、R3の各抵抗素子を接続し、これら抵抗素子と第1乃至第3各信号配線の特性インピーダンス21、Z2、Z3との関係を、第2と第3の信号配線の各特性インピーダンス22、Zが同一の場合、

 $R1 = (Z2 + R2) (Z2 - 2R2) / 4 \cdot R2$ を満たすものとする電子機器のプリント配線基板である。

【0019】請求項8記載の発明は、請求項7記載の電子機器のプリント配線基板において、第1乃至第3の信号配線の特性インピーダンス21、22、23とが全て同一の場合(21=22=23)、

 $Z1 = 3 \cdot R1$

の関係を満たすものとする。

【0020】請求項9記載の発明は、請求項7又は8記載の電子機器のプリント配線基板において、クロック信

$$Z 1 = R 1 + A 2 \cdot A 3 / (A 2 + A 3)$$

ここで、A2=Z2+R2、A3=Z3+R3である。 【0027】第2に、クロック信号が分岐点Boを通過 後に、第2の信号配線11の終端で生じた反射波が第2

$$Z = R 2 + A 1 \cdot A 3 / (A 1 + A 3)$$

ここで、A1=21+R1である。

【0028】上記の如く第2の信号配線11の特性インピーダンス22と第3の信号配線12の特性インピーダンス23とが同一の値(22=23)とすると、

 $2 \times (Z1 - R1) = A2$

上記式(5)は、

 $(\Lambda 1 + \Lambda 2) \quad (Z 2 - R 2) = \Lambda 1 \cdot \Lambda 2$

号源の周波数と第2及び第3の信号配線の各終端から反射されて逆方向に戻ってくる信号伝播の時間との関係に基づいて得られるクロック信号源の高周波数帯域、又は所定距離以上の第2及び第3の信号配線の長さのいずれか一方又は両方の場合に、第1乃至第3の信号配線と分岐点との間にそれぞれ各抵抗素子を接続するものである。

【0021】請求項10記載の発明は、請求項7又は8記載の電子機器のプリント配線基板において、メモリなどの負荷がオープン状態にある場合に、第1乃至第3の信号配線と分岐点との間にそれぞれ各抵抗素子を接続するものである。

[0022]

【発明の実施の形態】(1) 以下、本発明の第1の実施の 形態について図面を参照して説明する。

【0023】図1はプリント配線基板の配線分岐方法を示す回路構成図である。第1の信号配線10には、分岐 点Boを介して第2の信号配線11及び第3の信号配線12が接続されている。第1の信号配線10は、特性インピーダンス21を有し、第2の信号配線11は特性インピーダンス23を有している。ここでは、第2の信号配線12の特性インピーダンス23を行している。ここでは、第2の信号配線11の特性インピーダンス22と第3の信号配線12の特性インピーダンス23とが同一の値(22=23)を行するものとする。

【0024】又、第1の信号配線10と分岐点Boとの間には抵抗素子R1が接続され、第2の信号配線11と分岐点Boとの間には抵抗素子R2が接続され、第3の信号配線12と分岐点Boとの間には抵抗素子R2が接続されている。なお、これら抵抗素子R1~R3の各抵抗値は、便宜上R1~R3とする。

【0025】このような回路構成で、信号伝送波形を良好に保ち、不要電磁輻射の発生を大きく抑えるには、次の2つの整合条件を満たすことである。

【0026】第1に、例えばクロック信号が第1の信号 配線10に伝播し、第1の信号配線10と抵抗素子R1 との境界B1において、反射波が生じない整合条件は、

の信号配線11に伝播し、この第2の信号配線11と抵 抗素子R2との境界B2において反射波が生じない整合 条件は、

...(5)

2 = 23, R2 = R3

となり、

 $\Lambda 2 = \Lambda 3$

から、上記式(4)は、

...(7)

... (6)

【0029】上記式(6)を上記式(7)に代入し、抵抗素子

R2を第1の信号配線10の特性インピーダンスZ1と

 $R2 = 2 (Z1 - R1)^{2} / (3 \cdot Z1 - R1)$

...(8)

となる。

特性インピーダンス22と抵抗素子R2とで表わすと、

【0030】乂、抵抗素子R1を第2の信号配線11の

上記式(8)から、

 $R1 = (Z2 - R2) (Z2 - 2 \cdot R2) / 4 \cdot R2$

... (9)

となる。

となる。

全ての特性インピーダンス21~23が同一の値の場合 には、21=22=23であるから、 【0031】特に第1乃至第3の信号配線10~12の

 $Z1 = 3 \cdot R1$

ンス22の値は次表の通りとなる。

抵抗素子R1とで表わすと、

【0032】具体的に第1の信号配線10の特性インピ

[0033]

ーダンス21が50Ω、60Ω、75Ωの場合の抵抗素

【表1】

子R1、R2及び第2の信号配線11の特性インピーダ

Z 1	R1	R 2	Z 2
50	0	33.33	66.67
	10	22.86	57.14
	16.67	16.67	50
	20	13.85	46. 15
	30	6. 15	33.85
60	0	40	80
İ	10	29.41	70.59
	20	20	60
	30	11.25	48.75
75	o	50	100
	25	25	75
	45	10	50

この表から特殊な場合としては、第1の信号配線10に 接続する抵抗素子RLの抵抗値が"0"、すなわち抵抗 素子R1に相当する抵抗が無い場合でも最適条件が得ら れる場合もあることが分かる。

【0034】义、抵抗素子R1~R3を用いて上記の最 適条件を実現しようとする場合、実際の抵抗素子RI~ R3の抵抗値は、系列と公差を有するので、例えば上記 表の中で近接した抵抗値の抵抗素子を選定することで本 発明のプリント配線基板の配線分岐方法が実現できる。

【0035】このように上記第1の実施の形態において は、第1の信号配線10に分岐点Boを介して接続され る第2及び第3の信号配線11、12に各抵抗素子R1 ~R3を接続し、クロック信号が第1の信号配線10に 伝播し、第1の信号配線10と抵抗素子R1との境界B 1において反射波が生じない整合条件と、クロック信号 が分岐点Boを通過後に、第2の信号配線11の終端で 生じた反射波が第2の信号配線 11に伝播し、この第2 の信号配線11と抵抗素子R2との境界B2において反 射波が生じない整合条件とを満たすような抵抗素子RI と第2の信号配線11の特性インピーダンス22と抵抗 素子R2との関係にするので、分岐点Boがあるのに関 わらず信号伝送波形を良好な波形に保つことができ、反 射波成分が分岐点Boと第2及び第3の信号配線11、 12の終端との間で生じる共振周波数によって生じる不 要電磁輻射の発生を大きく低減できる。

【0036】(2)次に、本発明の第2の実施の形態につ いて図面を参照して説明する。

【0037】図2はプリント配線基板の配線分岐方法を 適用した電子機器のプリント配線基板の回路構成図であ る。クロック信号源20には、内部バスである第1の信 号配線21が接続されている。この第1の信号配線21 には、分岐点Boを介して内部バスである第2の信号配 線22及び第3の信号配線23が接続され、これら第2 及び第3の信号配線22、23の終端にはそれぞれCM OS等のメモリ24、25が接続されている。第1の信 号配線21の特性インピーダンスは210であり、第2の 信号配線22の特性インピーダンスは211、第3の信号 配線23の特性インピーダンスは212である。

【0038】このような回路構成で反射波の影響を受け て乱れた信号伝送波形となるのは、クロック信号源20 の周波数と分岐された第2及び第3の信号配線22、2 3の各終端から反射されて逆方向に戻ってくる信号伝播 の時間とに関係があり、例えば、クロック信号源20が 例えば100MHxの高周波数帯域で、第2及び第3の 信号配線22、23が所定距離以上の長さである場合で ある。又はCMOS等のメモリ24、25がオープン状 態にある場合である。

【0039】第1の信号配線21と分岐点Boとの間に は抵抗素子R10が接続され、第2の信号配線22と分岐 点Boとの間には抵抗素子R11が接続され、第3の信号 配線23と分岐点Boとの間には抵抗素子R12が接続さ れている。なお、これら抵抗索子R10~R12の各抵抗値 は、便宜上R10~R12とする。

【0040】このような回路構成で、信号伝送波形を良 好に保ち、不要電磁輻射の発生を大きく抑えるには、上 記同様に2つの整合条件を満たすことである。

【0041】第1に、クロック信号が第1の信号配線2 1に伝播し、第1の信号配線21と抵抗索子R10との境 界B1において、反射波が生じない整合条件であり、第

 $R10 = (Z11 - R11) (Z11 - 2 \cdot R11) / 4 \cdot R11$

となる。

【0043】特に第1乃至第3の信号配線21~23の $210 = 3 \cdot R10$

となる。

【0044】このように上記第2の実施の形態によれ ば、クロック信号源20から出力されるクロック信号が 第1の信号配線21から分岐点Boを介して第2及び第 3の信号配線22、23に信号伝播しても、第1の信号 配線21と第2及び第3の信号配線22、23との間が 整合し、たとえクロック信号源20が高周波数帯域であ り、第2及び第3の信号配線22、23が所定距離以上 の長さである場合でも、又、CMOS等のメモリ24、 25がオープン状態にあっても、分岐された第2及び第 3の信号配線22、23の終端から反射波が生ぜずに、 木要電磁輻射の発生を大きく低減できる。

【0045】なお、本発明は、上記第1及び第2の実施 の形態に限定されるものでなく次の通りに変形してもよ い。

【0046】例えば、上記第1及び第2の実施の形態で は、第1の信号配線から第2及び第3の信号配線に分岐 される場合について説明したが、第1の信号配線から複 数の信号配線に分岐される場合でも、反射波が生じない 整合条件を満たす関係の回路構成すればよい。

[0047]

【発明の効果】以上詳記したように本発明によれば、分 岐点があるのに関わらず信号伝送波形を良好な波形に保 つことができ、不要電磁輻射の発生を大きく抑えて、品 質のよい信号を伝送することができるプリント配線基板 の配線分岐方法、プリント配線基板及び電子機器のプリ

2に、クロック信号が分岐点Boを通過後に、第2の信 号配線22の終端で生じた反射波が第2の信号配線22 に伝播し、この第2の信号配線22と抵抗素子R11との 境界B2において反射波が生じない整合条件である。

【0042】これら整合条件を満たし、かつ第2の信号 配線22の特性インピーダンス211と第3の信号配線2 3の特性インピーダンス 212とが同一の値 (211=21 2) とすると、抵抗素子R10を第2の信号配線22の特 性インピーダンスZ11と抵抗素子R11とで表わすと、

...(11)

全ての特性インピーダンス210~212が同一の値の場合 には、211=212=213であるから、

...(12)

ント配線基板を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係わるプリント配線基板の配線分岐方 法を示す第1の実施の形態の回路構成図。

【図2】本発明に係わるプリント配線基板の配線分岐方 法を適用した電子機器のプリント配線基板の示す第2の 実施の形態の回路構成図。

【図3】クロック信号の信号伝送波形及び信号配線の分 岐の終端からの反射波の影響を受けて乱れた信号伝送波 形を示す図。

【図4】分岐の信号配線を示す回路図。

【図5】クロック信号の波形図。

【図6】従来における抵抗素子を接続した分岐方法を示 す回路図。

【符号の説明】

10:第1の信号配線、

11:第2の信号配線、

12:第3の信号配線、

R1 R2 R3:抵抗素子、

Bo:分岐点、

20:クロック信号源、

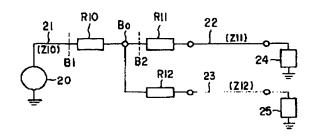
21:第1の信号配線、

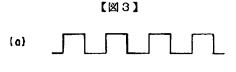
22:第2の信号配線、

23:第3の信号配線、

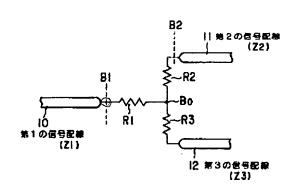
24. 25:メモリ。

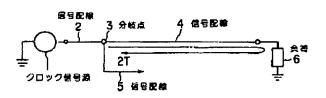
[图2]











【図5】

【図6】

